

# 2024-2030年中国半导体CMP材料（抛光液/垫）市场深度评估与投资分析报告

## 报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

[www.cction.com](http://www.cction.com)

## 一、报告报价

《2024-2030年中国半导体CMP材料（抛光液/垫）市场深度评估与投资分析报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202406/461261.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

## 二、说明、目录、图表目录

中企顾问网发布的《2024-2030年中国半导体CMP材料（抛光液/垫）市场深度评估与投资分析报告》报告中的资料和数据来源于对行业公开信息的分析、对业内资深人士和相关企业高管的深度访谈，以及共研分析师综合以上内容作出的专业性判断和评价。分析内容中运用共研自主建立的产业分析模型，并结合市场分析、行业分析和厂商分析，能够反映当前市场现状，趋势和规律，是企业布局煤炭综采设备后市场服务行业的重要决策参考依据。

### 报告目录：

#### 第1章：半导体CMP材料行业综述及数据来源说明

##### 1.1 半导体CMP材料行业界定

###### 1.1.1 CMP即Chemical Mechanical Polishing，化学机械抛光

###### 1.1.2 CMP化学机械抛光在半导体产业链中的重要性

###### 1.1.3 半导体CMP材料界定

###### 1.1.4 《国民经济行业分类与代码》中半导体CMP材料行业归属

##### 1.2 半导体CMP材料行业分类

###### 1.2.1 半导体CMP材料

###### 1.2.2 半导体CMP抛光垫

###### 1.2.3 其他

##### 1.3 半导体CMP材料专业术语说明

##### 1.4 本报告研究范围界定说明

##### 1.5 本报告数据来源及统计标准说明

###### 1.5.1 本报告权威数据来源

###### 1.5.2 本报告研究方法及统计标准说明

#### 第2章：中国半导体CMP材料行业宏观环境分析（PEST）

##### 2.1 中国半导体CMP材料行业政策（Policy）环境分析

###### 2.1.1 中国半导体CMP材料行业监管体系及机构介绍

###### （1）中国半导体CMP材料行业主管部门

###### （2）中国半导体CMP材料行业自律组织

###### 2.1.2 中国半导体CMP材料行业标准体系建设现状（国家/地方/行业/团体/企业标准）

###### （1）中国半导体CMP材料标准体系建设

- (2) 中国半导体CMP材料现行标准汇总
- (3) 中国半导体CMP材料即将实施标准
- (4) 中国半导体CMP材料重点标准解读
- 2.1.3 国家层面半导体CMP材料行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
  - (1) 国家层面半导体CMP材料行业政策汇总及解读
  - (2) 国家层面半导体CMP材料行业规划汇总及解读
- 2.1.4 31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总及解读（指导类/支持类/限制类）
  - (1) 31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总
  - (2) 31省市半导体CMP材料行业发展目标解读
- 2.1.5 国家重点规划/政策对半导体CMP材料行业发展的影响
- 2.1.6 政策环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结
- 2.2 中国半导体CMP材料行业经济（Economy）环境分析
  - 2.2.1 中国宏观经济发展现状
  - 2.2.2 中国宏观经济发展展望
  - 2.2.3 中国半导体CMP材料行业发展与宏观经济相关性分析
- 2.3 中国半导体CMP材料行业社会（Society）环境分析
  - 2.3.1 中国半导体CMP材料行业社会环境分析
  - 2.3.2 社会环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结
- 2.4 中国半导体CMP材料行业技术（Technology）环境分析
  - 2.4.1 半导体CMP材料行业工艺类型/技术路线分析
  - 2.4.2 中国半导体CMP材料行业关键技术分析
  - 2.4.3 中国半导体CMP材料行业科研投入状况（研发力度及强度）
  - 2.4.4 中国半导体CMP材料行业科研创新成果（专利、科研成果转化等）
    - (1) 中国半导体CMP材料行业专利申请
    - (2) 中国半导体CMP材料行业专利公开
    - (3) 中国半导体CMP材料行业热门申请人
    - (4) 中国半导体CMP材料行业热门技术
  - 2.4.5 技术环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结

### 第3章：全球半导体CMP材料行业发展现状调研及市场趋势洞察

- 3.1 全球半导体CMP材料行业发展历程介绍
- 3.2 全球半导体CMP材料行业发展环境分析

- 3.3 全球半导体CMP材料行业发展现状分析
- 3.4 全球半导体CMP材料行业市场规模体量及趋势前景预判
  - 3.4.1 全球半导体CMP材料行业市场规模体量
  - 3.4.2 全球半导体CMP材料行业市场前景预测（未来5年数据预测）
  - 3.4.3 全球半导体CMP材料行业发展趋势预判（疫情影响等）
- 3.5 全球半导体CMP材料行业区域发展格局及重点区域市场研究
  - 3.5.1 全球半导体CMP材料行业区域发展格局
  - 3.5.2 全球半导体CMP材料重点区域市场分析
- 3.6 全球半导体CMP材料行业市场竞争格局分析
  - 3.6.1 全球半导体CMP材料企业兼并重组状况
  - 3.6.2 全球半导体CMP材料行业市场竞争格局
- 3.7 全球半导体CMP材料行业发展经验借鉴

#### 第4章：中国半导体CMP材料行业市场供需状况及发展痛点分析

- 4.1 中国半导体CMP材料行业发展历程
- 4.2 中国半导体CMP材料行业对外贸易状况
- 4.3 中国半导体CMP材料行业市场主体类型及入场方式
  - 4.3.1 中国半导体CMP材料行业市场主体类型（投资/经营/服务/中介主体）
  - 4.3.2 中国半导体CMP材料行业企业入场方式（自建/并购/战略合作等）
- 4.4 中国半导体CMP材料行业市场主体数量
- 4.5 中国半导体CMP材料行业市场供给状况
- 4.6 中国半导体CMP材料行业市场需求状况
- 4.7 中国半导体CMP材料供需平衡状态及行情走势
- 4.8 中国半导体CMP材料行业市场规模体量测算
- 4.9 中国半导体CMP材料行业市场发展痛点分析

#### 第5章：中国半导体CMP材料行业市场竞争状况及融资并购分析

- 5.1 中国半导体CMP材料行业市场竞争布局状况
  - 5.1.1 中国半导体CMP材料行业竞争者入场进程
  - 5.1.2 中国半导体CMP材料行业竞争者省市分布热力图
  - 5.1.3 中国半导体CMP材料行业竞争者战略布局状况
- 5.2 中国半导体CMP材料行业市场竞争格局分析

- 5.2.1 中国半导体CMP材料行业企业竞争集群分布
- 5.2.2 中国半导体CMP材料行业企业竞争格局分析
- 5.2.3 中国半导体CMP材料行业市场集中度分析
- 5.3 中国半导体CMP材料行业国产替代布局与发展现状
- 5.4 中国半导体CMP材料行业波特五力模型分析
  - 5.4.1 中国半导体CMP材料行业供应商的议价能力
  - 5.4.2 中国半导体CMP材料行业消费者的议价能力
  - 5.4.3 中国半导体CMP材料行业新进入者威胁
  - 5.4.4 中国半导体CMP材料行业替代品威胁
  - 5.4.5 中国半导体CMP材料行业现有企业竞争
  - 5.4.6 中国半导体CMP材料行业竞争状态总结
- 5.5 中国半导体CMP材料行业投融资、兼并与重组状况
  - 5.5.1 中国半导体CMP材料行业投融资发展状况
  - 5.5.2 中国半导体CMP材料行业兼并与重组状况

## 第6章：中国半导体CMP材料产业链全景及配套产业发展

- 6.1 中国半导体CMP材料产业结构属性（产业链）分析
  - 6.1.1 中国半导体CMP材料产业链结构梳理
  - 6.1.2 中国半导体CMP材料产业链生态图谱
  - 6.1.3 中国半导体CMP材料产业链区域热力图
- 6.2 中国半导体CMP材料产业价值属性（价值链）分析
  - 6.2.1 中国半导体CMP材料行业成本结构分析
  - 6.2.2 中国半导体CMP材料价格传导机制分析
  - 6.2.3 中国半导体CMP材料行业价值链分析
- 6.3 中国CMP抛光液原材料市场分析
  - 6.3.1 CMP抛光液原材料概述
    - （1）二氧化硅（ $\text{SiO}_2$ ）磨料
    - （2）三氧化二铝（ $\text{Al}_2\text{O}_3$ ）磨料
    - （3）二氧化铈（ $\text{CeO}_2$ ）磨料
  - 6.3.2 CMP抛光液原材料市场分析
- 6.4 中国CMP抛光垫原材料市场分析
  - 6.4.1 CMP抛光垫原材料概述

(1) 尼龙纤维

(2) 聚氨酯

(3) 羟基胺

#### 6.4.2 CMP抛光垫原材料市场分析

#### 6.5 配套产业布局对半导体CMP材料行业发展的影响总结

### 第7章：中国半导体CMP材料行业细分产品市场发展状况

#### 7.1 中国半导体CMP材料行业细分产品市场结构

#### 7.2 中国半导体CMP材料细分市场分析：CMP抛光液

##### 7.2.1 CMP抛光液市场概述

##### 7.2.2 CMP抛光液市场发展现状

##### 7.2.3 CMP抛光液市场竞争格局

##### 7.2.4 CMP抛光液发展趋势前景

#### 7.3 中国半导体CMP材料细分市场分析：CMP抛光垫

##### 7.3.1 CMP抛光垫市场概述

##### 7.3.2 CMP抛光垫市场发展现状

##### 7.3.3 CMP抛光垫市场竞争格局

##### 7.3.4 CMP抛光垫发展趋势前景

#### 7.4 中国半导体CMP材料细分市场分析：调节器和清洁剂

##### 7.4.1 调节器和清洁剂市场概述

##### 7.4.2 调节器和清洁剂市场发展现状

##### 7.4.3 调节器和清洁剂市场竞争格局

##### 7.4.4 调节器和清洁剂发展趋势前景

#### 7.5 中国半导体CMP材料行业细分市场战略地位分析

### 第8章：中国半导体CMP材料行业细分应用市场需求状况

#### 8.1 CMP在半导体行业的应用领域分布

##### 8.1.1 CMP是芯片制程中的关键工艺

##### 8.1.2 晶圆前道工艺流程

##### 8.1.3 硅片制造工艺流程

##### 8.1.4 晶圆后道先进封装

#### 8.2 中国半导体产业发展现状及趋势前景分析

- 8.2.1 半导体产业发展概述
- 8.2.2 半导体产业发展现状
- 8.2.3 半导体产业趋势前景
- 8.3 中国集成电路（IC）领域CMP市场潜力
  - 8.3.1 中国集成电路（IC）产业发展现状
  - 8.3.2 中国集成电路（IC）产业趋势前景
  - 8.3.3 集成电路（IC）领域CMP材料应用概述
  - 8.3.4 中国集成电路（IC）领域CMP材料应用现状
  - 8.3.5 中国集成电路（IC）领域CMP材料市场潜力
- 8.4 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料市场潜力
  - 8.4.1 中国半导体分立器件（D）市场发展现状
  - 8.4.2 中国半导体分立器件（D）市场趋势前景
  - 8.4.3 半导体分立器件（D）领域CMP材料应用概述
  - 8.4.4 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料应用现状
  - 8.4.5 中国半导体分立器件（D）领域CMP材料市场潜力
- 8.5 中国传感器（S）领域CMP材料市场潜力
  - 8.5.1 中国传感器（S）市场发展现状
  - 8.5.2 中国传感器（S）市场趋势前景
  - 8.5.3 传感器（S）领域CMP材料应用概述
  - 8.5.4 中国传感器（S）领域CMP材料应用现状
  - 8.5.5 中国传感器（S）领域CMP材料市场潜力
- 8.6 中国光电器件（O）领域CMP材料市场潜力
  - 8.6.1 中国光电器件（O）市场发展现状
  - 8.6.2 中国光电器件（O）市场趋势前景
  - 8.6.3 光电器件（O）领域CMP材料应用概述
  - 8.6.4 中国光电器件（O）领域CMP材料应用现状
  - 8.6.5 中国光电器件（O）领域CMP材料市场潜力
- 8.7 中国CMP行业细分应用市场战略地位分析

## 第9章：全球及中国CMP材料企业布局案例研究

- 9.1 全球及中国CMP材料企业布局梳理与对比
- 9.2 全球CMP材料企业发展及业务布局案例分析



### 9.2.1 卡博特微电子Cabot Microelectronics

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

##### 2) 企业整体经营情况

#### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

##### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

##### 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况

##### 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景

#### (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪

#### (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

### 9.2.2 陶氏 (DOW)

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

##### 2) 企业整体经营情况

#### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

##### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

##### 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况

##### 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景

#### (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪

#### (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

### 9.2.3 日立 (Hitachi)

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

## 2) 企业整体经营情况

### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

#### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

#### 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况

#### 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景

#### (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪

#### (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

## 9.3 中国CMP材料企业发展及业务布局案例分析（不分先后，可定制）

### 9.3.1 湖北鼎龙控股股份有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

##### 3) 企业股权结构

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

##### 2) 企业整体经营情况

#### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

##### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

##### 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况

##### 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景

#### (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪

#### (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

### 9.3.2 安集微电子科技（上海）股份有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

##### 3) 企业股权结构

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

##### 2) 企业整体经营情况

#### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

##### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

- 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况
- 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景
- (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪
- (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

#### 9.3.3 华润微电子有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
  - 1) 企业发展历程
  - 2) 企业基本信息
  - 3) 企业股权结构
- (2) 企业业务架构及经营情况
  - 1) 企业整体业务架构
  - 2) 企业整体经营情况
- (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况
  - 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌
  - 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况
  - 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景
  - (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪
  - (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

#### 9.3.4 上海新安纳电子科技有限公司

- (1) 企业发展历程及基本信息
  - 1) 企业发展历程
  - 2) 企业基本信息
  - 3) 企业股权结构
- (2) 企业业务架构及经营情况
  - 1) 企业整体业务架构
  - 2) 企业整体经营情况
- (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况
  - 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌
  - 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况
  - 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景
  - (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪
  - (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

### 9.3.5 天津晶岭微电子材料有限公司

#### (1) 企业发展历程及基本信息

##### 1) 企业发展历程

##### 2) 企业基本信息

##### 3) 企业股权结构

#### (2) 企业业务架构及经营情况

##### 1) 企业整体业务架构

##### 2) 企业整体经营情况

#### (3) 企业半导体CMP材料业务布局及发展状况

##### 1) 企业半导体CMP材料产品类型/规格/品牌

##### 2) 企业半导体CMP材料业务生产端布局状况

##### 3) 企业半导体CMP材料业务销售及应用场景

#### (4) 企业半导体CMP材料业务最新布局动向追踪

#### (5) 企业半导体CMP材料业务布局与发展优劣势分析

## 第10章：中国半导体CMP材料行业市场前景预测及发展趋势预判

### 10.1 中国半导体CMP材料行业SWOT分析

### 10.2 中国半导体CMP材料行业发展潜力评估

### 10.3 中国半导体CMP材料行业发展前景预测（未来5年数据预测）

### 10.4 中国半导体CMP材料行业发展趋势预判（疫情影响等）

## 第11章：中国半导体CMP材料行业投资战略规划策略及发展建议

### 11.1 中国半导体CMP材料行业进入与退出壁垒

#### 11.1.1 半导体CMP材料行业进入壁垒分析

#### 11.1.2 半导体CMP材料行业退出壁垒分析

### 11.2 中国半导体CMP材料行业投资风险预警

### 11.3 中国半导体CMP材料行业投资价值评估

### 11.4 中国半导体CMP材料行业投资机会分析

#### 11.4.1 半导体CMP材料行业产业链薄弱环节投资机会

#### 11.4.2 半导体CMP材料行业细分领域投资机会

#### 11.4.3 半导体CMP材料行业区域市场投资机会

#### 11.4.4 半导体CMP材料产业空白点投资机会

## 11.5 中国半导体CMP材料行业投资策略与建议

## 11.6 中国半导体CMP材料行业可持续发展建议

### 图表目录

图表1：《国民经济行业分类与代码》中半导体CMP材料行业归属

图表2：半导体CMP材料类型

图表3：半导体CMP材料专业术语说明

图表4：本报告研究范围界定

图表5：本报告权威数据资料来源汇总

图表6：本报告的主要研究方法 & 统计标准说明

图表7：中国半导体CMP材料行业监管体系

图表8：中国半导体CMP材料行业主管部门

图表9：中国半导体CMP材料行业自律组织

图表10：中国半导体CMP材料标准体系建设

图表11：中国半导体CMP材料现行标准汇总

图表12：中国半导体CMP材料即将实施标准

图表13：中国半导体CMP材料重点标准解读

图表14：截至2022年中国半导体CMP材料行业发展政策汇总

图表15：截至2022年中国半导体CMP材料行业发展规划汇总

图表16：31省市半导体CMP材料行业政策规划汇总

图表17：31省市半导体CMP材料行业发展目标解读

图表18：国家“十四五”规划对半导体CMP材料行业的影响分析

图表19：政策环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结

图表20：中国宏观经济发展现状

图表21：中国宏观经济发展展望

图表22：中国半导体CMP材料行业发展与宏观经济相关性分析

图表23：中国半导体CMP材料行业社会环境分析

图表24：社会环境对半导体CMP材料行业发展的影响总结

图表25：半导体CMP材料行业工艺类型/技术路线分析

图表26：中国半导体CMP材料行业关键技术分析

图表27：中国半导体CMP材料新兴技术融合应用

图表28：中国半导体CMP材料行业科研投入状况

图表29：中国半导体CMP材料行业专利申请

图表30：中国半导体CMP材料行业专利公开

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202406/461261.html>